

ニュースリリース



平成 31 年 2 月 27 日
ビリングシステム株式会社

～リテールテック JAPAN 2019 出展について～

当社は 2019 年 3 月 5 日（火）より 3 月 8 日（金）まで、東京ビッグサイトにて開催される「リテールテック JAPAN 2019」に出展いたします。

本展示会は、流通・小売業界向けの決済、マーケティング、インバウンド対応、物流などのソリューションを提供する代表的な企業が一堂に会して活発な情報発信を行う展示会です。

当社では、加盟店や接続金融機関が拡大中であるスマートフォン決済アプリ「PayB」、Alipay や WeChatPay 等を中心とした訪日旅行者向けインバウンド決済およびプロモーションをマルチにサポートする「スマホマルチ決済」、EMV 対応決済端末に当社が開発し FeliCa 機能等を追加した OTI 社製の「無人機向け高機能 IoT 決済端末」等を中心にご紹介いたします。

「リテールテック JAPAN 2019」では、各サービスの実績を元にした事例を数多く揃えた展示と共に、新機能も合わせてご紹介いたします。当日ご来場される方は、是非当社ブースまでお越しください。

会期：2019 年 3 月 5 日（火）～3 月 8 日（金）10：00～17：00（最終日は 16：30 まで）

会場：東京国際展示場「東京ビッグサイト」

〒135-0063 東京都江東区有明 3-10-1

※当社展示ブースは「東 3 ホール RT1539」になります。

主催：日本経済新聞社

特別協力：（一財）流通システム開発センター

※来場申込手続きはこちらから：<https://messe.nikkei.co.jp/register/form/NM/ja?nmn=1>

【本件に関するお問い合わせ先】

ビリングシステム株式会社 アライアンス営業部

〒100-0011 東京都千代田区内幸町 1-1-1 帝国ホテルタワー13F

TEL：03-5501-4402